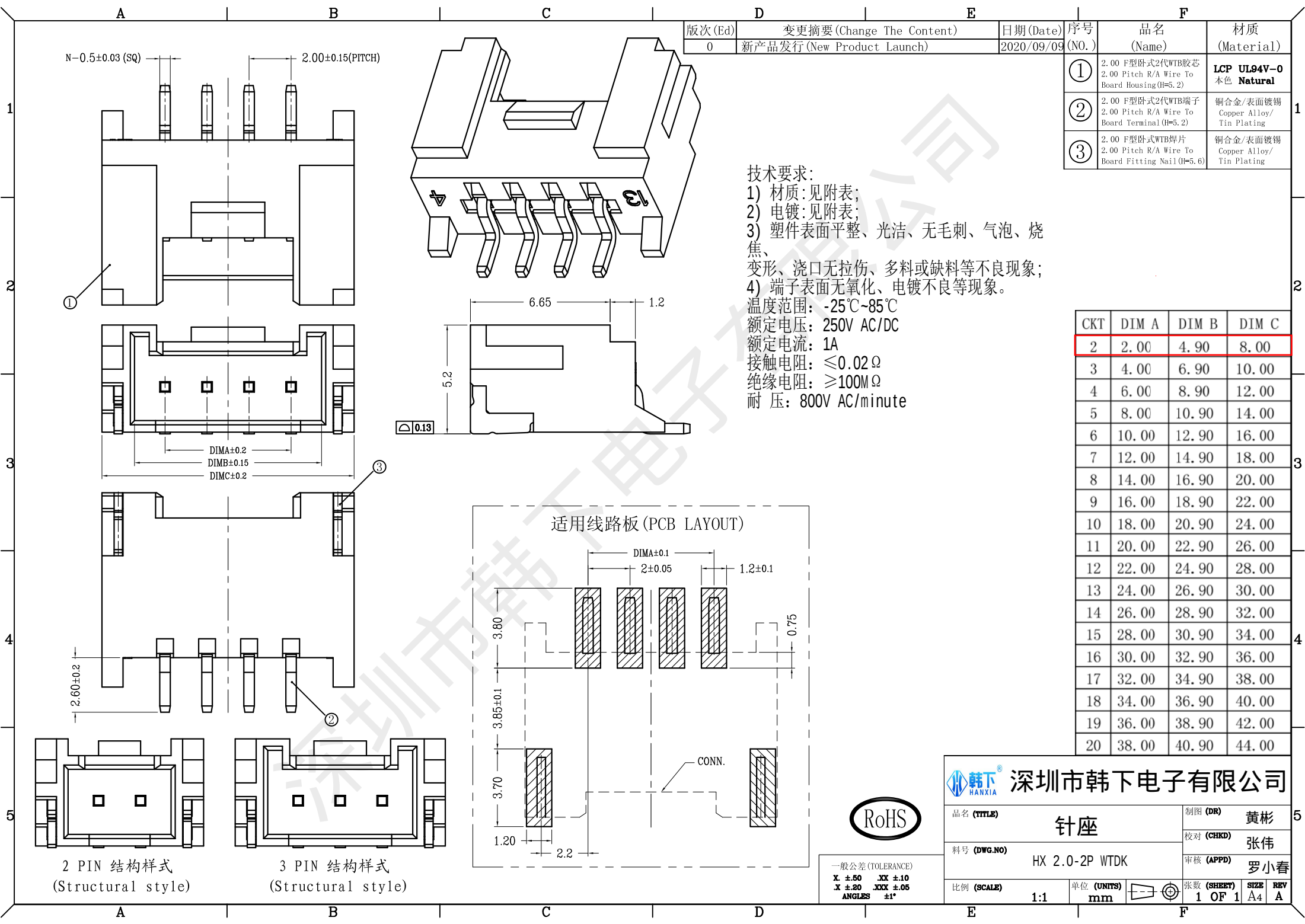


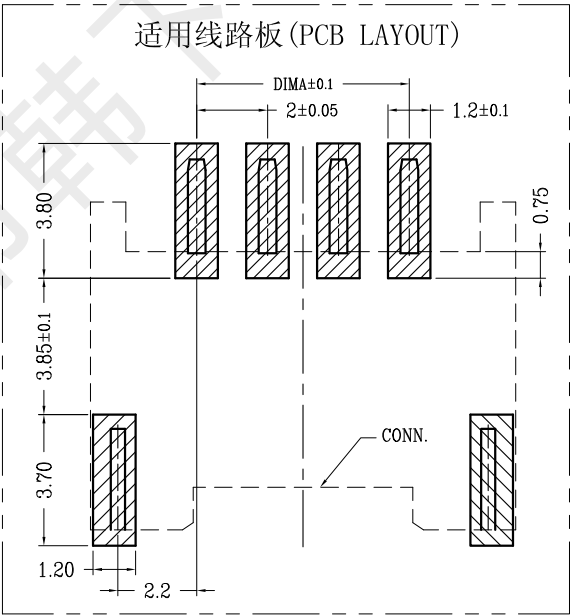


D		E		F	
版次 (Ed)	变更摘要 (Change The Content)	日期 (Date)	序号 (NO.)	品名 (Name)	材质 (Material)
0	新产品发行 (New Product Launch)	2020/09/09	①	2.00 F型卧式2代WTB胶芯 2.00 Pitch R/A Wire To Board Housing (H=5.2)	LCP UL94V-0 本色 Natural
			②	2.00 F型卧式2代WTB端子 2.00 Pitch R/A Wire To Board Terminal (H=5.2)	铜合金/表面镀锡 Copper Alloy/ Tin Plating
			③	2.00 F型卧式WTB焊片 2.00 Pitch R/A Wire To Board Fitting Nail (H=5.6)	铜合金/表面镀锡 Copper Alloy/ Tin Plating

技术要求:
1) 材质: 见附表;
2) 电镀: 见附表;
3) 塑件表面平整、光洁、无毛刺、气泡、烧焦、变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象;
4) 端子表面无氧化、电镀不良等现象。
温度范围: -25℃~85℃
额定电压: 250V AC/DC
额定电流: 1A
接触电阻: ≤0.02 Ω
绝缘电阻: ≥100M Ω
耐压: 800V AC/minute

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	2.00	4.90	8.00
3	4.00	6.90	10.00
4	6.00	8.90	12.00
5	8.00	10.90	14.00
6	10.00	12.90	16.00
7	12.00	14.90	18.00
8	14.00	16.90	20.00
9	16.00	18.90	22.00
10	18.00	20.90	24.00
11	20.00	22.90	26.00
12	22.00	24.90	28.00
13	24.00	26.90	30.00
14	26.00	28.90	32.00
15	28.00	30.90	34.00
16	30.00	32.90	36.00
17	32.00	34.90	38.00
18	34.00	36.90	40.00
19	36.00	38.90	42.00
20	38.00	40.90	44.00

适用线路板 (PCB LAYOUT)



一般公差 (TOLERANCE)
X ±0.50 .XX ±10
X ±0.20 .XXX ±05
ANGLES ±1°



深圳市韩下电子有限公司

品名 (TITLE)	针座		制图 (DR)	黄彬
料号 (DWG.NO)	HX 2.0-2P WTDK		校对 (CHKD)	张伟
比例 (SCALE)	1:1	单位 (UNITS)	mm	审核 (APPD)
张数 (SHEET)	1 OF 1	尺寸 (SIZE)	A4	罗小春
REV	A			